

SlimStack板对板连接器， 0.40毫米端子间距，HRF系列

molex

技术指标

参考信息

包装：压纹带，卷在卷轴上
设计计量单位：毫米
是否符合RoHS标准：是
是否无卤素：低卤素

机械参数

端子间距：0.40毫米
对配后高度：0.70毫米
宽度：2.60毫米
可插拔次数（最大值）：30次

电气参数

电压（最大值）：50伏
电流（最大值）：每路0.3安
接触电阻（最大值）：80毫欧
绝缘耐压：250伏交流
绝缘电阻（最小值）：100兆欧

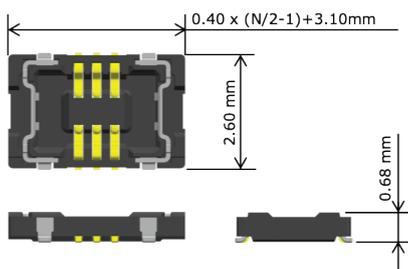
物理参数

外壳：LCP树脂，UL94V-0，黑色
接点：铜合金
电镀：
接触部位-镀金
焊尾部位-镀金
底层电镀-镀镍
工作温度：-40至+85摄氏度

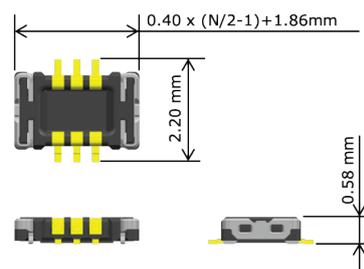
外型尺寸

*详细尺寸请参考图纸

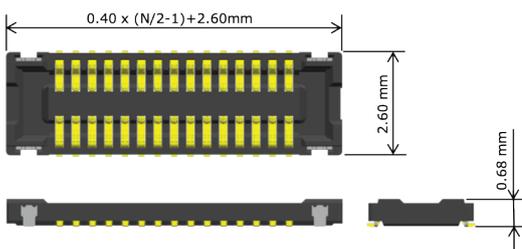
HRF 7S插座（503548系列）



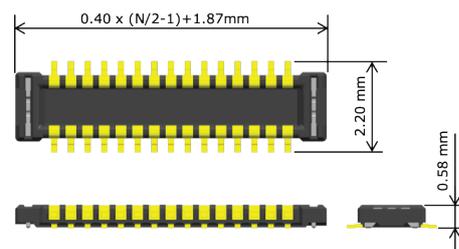
HRF 7S插头（503552系列）



HRF 7L插座（503304系列）



HRF 7L插头（503308系列）



订购信息

系列名称	零部件编号		对配后高度（毫米）	对配后宽度（毫米）	电路数量
	插座	插头			
HRF 7S	503548-XX22	503552-XX22	0.70	2.60	6, 10, 12, 14, 16, 18
HRF 7L	503304-XX42	503308-XX52			20, 24, 26, 40, 42, 44, 50
		503308-XX53			30
		503308-XX12			60

XX: 电路数

www.molex.com/link/slimstack.html
www.chinese.molex.com/link/slimstack.html

Molex是Molex, LLC在美国的注册商标，并且可能已在其它国家注册。本文列出的所有其它商标均属于其各自所有者。

订购号987652-3347版本2

APN/0k/GF/WTC/2020.06

©2020 Molex